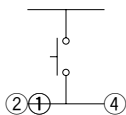


4.8 mm方型薄型(表面贴装)

高0.55 mm的小型·薄型款。

最小订货单位 (pcs.)	
日本	出口

■ 电路图



型

敏感型
表面贴装

SKSH



SKRW



SKRM



SKRB

SKRR

SKQG



SKTC



H	0.35	0.4	0.55	0.6	1.5
1N max.	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
1N to 2N					
2N to 3N					
3N to 4N					
4N to 5N					
(mm)	0.15	0.15/0.2		0.25	



201

202

203

204

205

206

207

W 横尺寸 不含端子部的最外围尺寸。
D 纵尺寸 不含端子部的最外部尺寸。
H 有高度的尺寸 多种类时其中最小尺寸。

TACT Switch™ 焊接条件

249

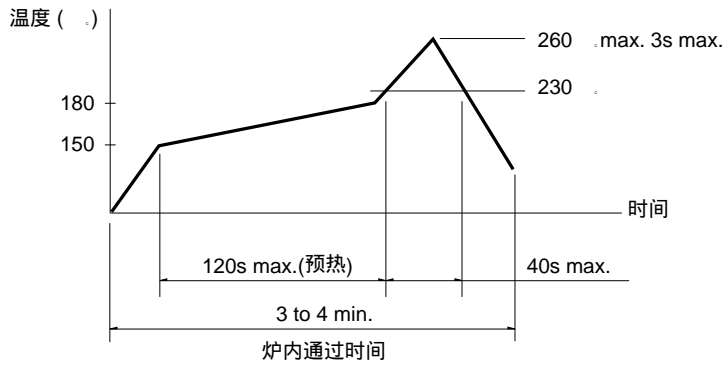
TACT Switch™ 使用时的注意事项

250

注

- 关于车用等大温度范围的要求，将个别作出应对，因此如有要求的，请予我公司商谈。
- 表中的 符号表示适用于系列内的全部产品，表中的 符号表示适用于系列内的部分产品。

回流焊时
适用于表面贴装型
温度分布



- 注**
- 关于详细条件, 请于本公司的产品规格书进行确认。
 - 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

自动浸焊时
适用于按入式, 径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100 max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260 max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

项目	条件
焊接温度	350 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH SKHW 系列

项目	条件
焊接温度	360 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKTD, SKTG, SKQJ 系列

项目	条件
焊接温度	350 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.

- | | |
|------|----------|
| 6□ | BY□ |
| 62HW | BY□ |
| 6Q | QJNFTBY□ |

SKHL Top push 型, SKQJ 系列

项目	条件
助焊剂附着量	

- 注**
- 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
 - 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
 - 进行第 2 次焊接时, 应在开关恢复到常温之后进行。
 - 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (株式会社 田村製作所 EC-19S-8 同等品)。